

2024年9月24日

各 位

三井住友ファイナンス&リース株式会社
SMFL みらいパートナーズ株式会社

半導体等電子デバイス製造装置売買事業の移管について

三井住友ファイナンス&リース株式会社（代表取締役社長：橘 正喜、以下「SMFL」）は、連結子会社である SMFL みらいパートナーズ株式会社（代表取締役社長：上田 明、以下「SMFL みらいパートナーズ」）へ吸収分割の方式により、半導体等電子デバイス製造装置に係る中古売買事業および電子デバイス設備部が所管している当該事業に必要な周辺事業に関する権利義務を、10月1日に承継させることをご知らせします。

尚、電子デバイス設備部の業務をおこなう台北支店については、2024年11月以降に開設される、SMFL みらいパートナーズの台北支店への移管を予定しております。

電子デバイス設備部は、半導体製造装置を中心とした電子デバイス製造装置の中古売買事業、周辺サービスおよびリース・ファイナンス取引などを推進することでノウハウを蓄積し、業界でのネットワークを構築してきました。今回の事業承継により、電子デバイス製造工場で求められるサービス領域を拡充し顧客の利便性の一層の向上を図るとともに、新たに新品装置関連の事業にも取り組みます。電子デバイス製造装置のリース・ファイナンス取引については、SMFL との連携により引き続きお客さまのニーズに対応いたします。

SMFL グループは、経営理念・経営方針を示す「SMFL Way」の Our Vision（私たちの目指す姿）の一つとして「お客さまの最良のビジネスパートナー」を掲げ、金融の枠に留まらないソリューションを提供しています。今後もさらなる成長が期待される半導体業界において、新たなサービスを提供することにより、お客さまの課題解決に貢献していきます。

<承継会社の概要>

| | |
|-------|-------------------------|
| 会社名称 | SMFL みらいパートナーズ株式会社 |
| 本社所在地 | 東京都千代田区丸の内一丁目3番2号 |
| 代表者 | 代表取締役社長 上田 明 |
| 株主 | 三井住友ファイナンス&リース株式会社：100% |
| 資本金 | 500百万円 |

以 上

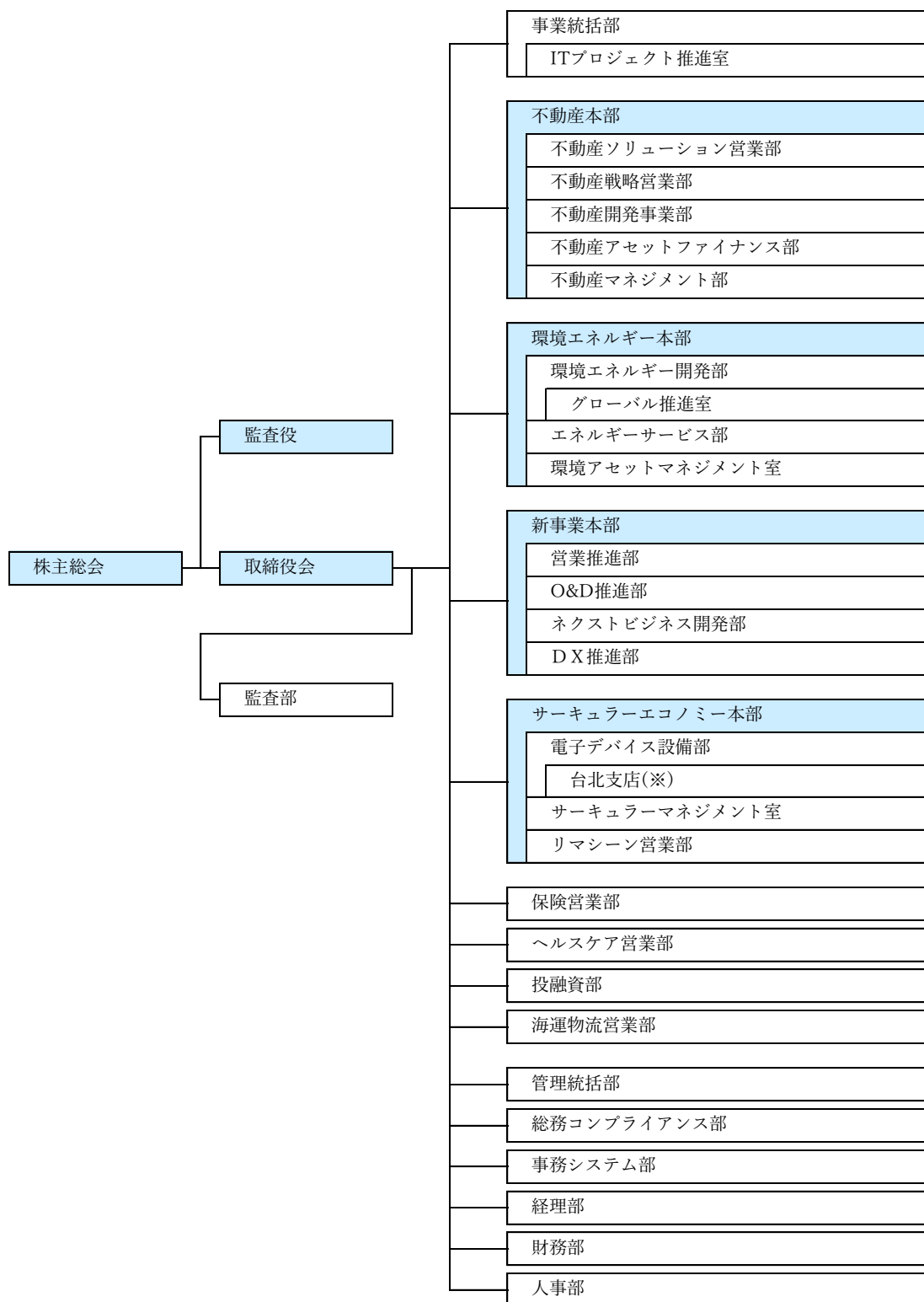
【お問い合わせ先】

| | | | |
|--------------------|---------|----|------------------|
| 三井住友ファイナンス&リース株式会社 | 広報 IR 部 | 山本 | TEL 03-5219-6334 |
| SMFL みらいパートナーズ株式会社 | 事業統括部 | 森島 | TEL 03-6695-8210 |

【SMFL 未来パートナーズ株式会社 組織図 (2024年10月1日現在)】

SMFL 未来パートナーズ株式会社 <<組織図>>

2024年10月1日現在



※ 台北支店
2024年11月以降の開設を予定